



【800～1800万円】 【横浜本社】 Field Application Engineer

大手外資系半導体製造装置メーカーでの募集です。 プロセスエンジニア（半導体）の...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

大手外資系半導体製造装置メーカー

Job ID

1584855

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kanagawa Prefecture

Salary

8 million yen ~ 18 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed

May 28th, 2026 21:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2369935】

■業務内容

- ・ 当社のアカウントチームと連携し、量産メトロロジーおよび関連技術の適用領域を顧客と共に特定
- ・ 既存ユーザーに対し、測定結果の特性評価を支援し、適用範囲の拡張を通じて顧客生産性向上に貢献
- ・ 社内関係者と協業し、既存プロセスアプリケーションにおける顧客デモの計画、データ取得、解析、レポート作成を実施
- ・ 顧客および当社の技術者と密に連携し、技術ロードマップ、プロセスフロー、技術転換点、ビジネス課題を理解
- ・ 半導体ロードマップに沿った次世代製品の開発およびリリース活動に貢献

- ・顧客サイトにおいて新技術導入を主導し、明確な指針とサポートを提供
 - ・アカウントチームと連携し、顧客活動の実行を支援
-

Required Skills

必須要件

- ・材料科学、化学工学、化学、物理、または関連分野の修士号および5年以上の実務経験、または博士号および3年以上の実務経験、もしくは同等の経験
- ・顧客対応の実務経験
- ・統計解析および問題解決手法に関する知識
- ・統計的工程管理（SPC）および/または実験計画法（DOE）に関する深い理解
- ・MATLAB、Pythonなどの科学技術計算言語の使用経験、およびJMP、Minitab等の統計ツールの利用経験
- ・クリーンルーム環境での勤務が可能であること
- ・出張対応（最大25%）が可能であること

歓迎要件

- ・半導体プロセス技術のバックグラウンド
 - エッチング（RIE、ALE、Deep Si Etching 等）
 - 薄膜成膜（ALD、CVD、PVD 等）
 - ・プロセス解析またはプロセス制御におけるメトロロジ技術の実務経験
 - ・メモリ、ロジック、先端パッケージング分野におけるデバイス製造フローの理解
 - ・多様なチーム、顧客、パートナーと協働するマトリクス組織での業務経験
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします